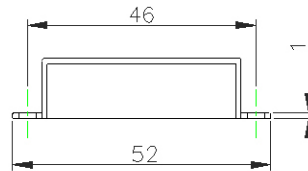
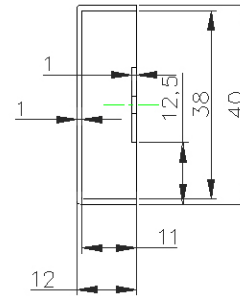
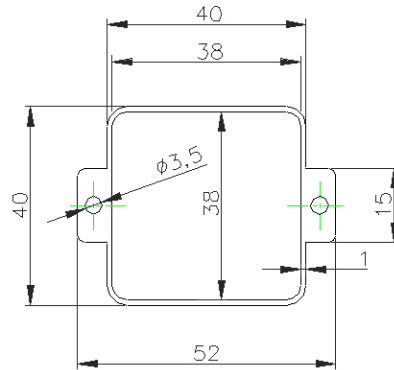


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.

Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen der Platine mit Giessharz verschlossen.

Verwendungsbereich				Zul. Abw.]		lOberfl.]	Maßstab 1:1		lGewicht]	
G059 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen							lWerkstoff, Halbzeug]		Thermoplast	
							lRohteil-Nr]			
							lModell- oder Gesenk-Nr]			
					Datum	Name		MODUL-GEHÄUSE		
				Bearb	25.04.05	M.SIMON				
				Gepr.						
				Norm						
								G059		
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH			Ersatz für:		Ersatz durch:	
									Blatt 1 von 1	
									Blätter	